



보도 일시	2023. 3. 22.(수) 11:00 < 3.23.(목) 조간 >	배포 일시	2023. 3. 22.(수)
담당 부서	산업공급망정책관 산업공급망정책과	책임자	과 장 김종주 (044-203-4910)
		담당자	사무관 이동욱 (044-203-4914)

## 소부장 으뜸기업 23개사 신규 선정

- 소부장 으뜸기업 전용 연구개발(R&D) 등 맞춤형 밀착 지원 -
- 일관된 소부장 정책지원을 통해 글로벌 공급망의 핵심 파트너 육성 -
- 4월 중 「소재·부품·장비 글로벌화 전략」도 발표 예정 -

- 산업통상자원부(장관 이창양)는 소재·부품·장비(이하 소부장) 핵심전략기술을 보유한 소부장 으뜸기업 23개사를 신규로 선정하고 3월 22일(수) 14시 30분 한국프레스센터에서 『2023년 으뜸기업 지정식』을 개최하였다.
- 소부장 으뜸기업은 소부장 핵심전략기술(150개) 분야 국내 최고의 역량과 미래 성장가능성을 보유한 기업을 발굴하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 소부장 대표기업으로 육성하기 위한 사업으로 '21년 22개사를 최초 선정한 이래 올해까지 총 66개사가 선정되었다.
- 특히, 올해는 반도체(9개사), 디스플레이(4개사) 등 글로벌 기술패권 경쟁에 대응할 수 있는 첨단 전략분야 관련 기업이 다수 선정되었다.

### < 2023년 소부장 으뜸기업 지정식 개요 >

- 일시/장소: '23. 3. 22.(수) 14:30~15:10 / 한국프레스센터 20층 국제회의장(서울 태평로)
- 참석: 산업부 장영진 1차관, 전윤중 산업기술평가관리원장, 으뜸기업 대표, 수출 지원기관(KOTRA·무역보험공사·수출입은행·소재부품투자기관협의회 등)
- 주요내용: 으뜸기업 지정서 수여식, 소부장 수출지원 유관기관 업무협약(MOU) 등

< 2023년 소부장 으뜸기업 및 핵심기술 보유 현황 >

분야	으뜸기업	보유 핵심전략기술	분야	으뜸기업	보유 핵심전략기술
반도체 (9)	(주)유진테크	반도체 증착 부품장비 제조 기술	디스플레이 (4)	서울 바이오시스(주)	마이크로 LED 디스플레이용 소재·부품 제조 기술
	(주)웨이브피아	전력제어 부품 제조 기술		(주)라운텍	XR 디스플레이용 소재부품 제조 기술
	(주)뉴파워플라즈마	반도체 전공정 플라즈마 처리기술		코스텍 시스템(주)	마이크로 LED 디스플레이용 공정 장비 제조 기술
	(주)텔레칩스	차량용 고신뢰성 MCU 제조 기술		엔젯(주)	디스플레이용 패턴 형성을 위한 직접 도포 장비 제조 기술
	(주)한솔케미칼	반도체 증착 공정소재 제조 기술	자동차 (3)	(주)넥스트칩	차량 제어부품 기술
	(주)케이에스엠컴포넌트	반도체 공정용 고정 부품 제조 기술		(주)휴비스	유기계 섬유 소재 제조 기술
	(주)제우스	반도체 공정 불순물 제거 장비 제조 기술		대동모벨 시스템(주)	전자식 변속 제어장치 제조 기술
	(주)와이아이케이(주)	반도체 검사장비 제조 기술	기계금속 (3)	(주)디앤솔루션즈	다축 절삭 가공장비 제조 기술
	티이엠씨(주)	반도체 제조용 가스 소재 제조 기술		(주)마이크로윈	부직포 소재 제조 기술
		(주)에스피지		고정밀 구동부품 제조 기술	
전기전자 (2)	(주)테크로스	저온 수전해용 핵심소재 제조 기술	바이오 (1)	메디포스트(주)	첨단바이오의약품 제조용 핵심 세포 및 소재 제조 기술
	(주)엠씨넥스	광학 소재·부품 제조 기술	기초화학(1)	(주)유니테크	점·접착 소재 제조 기술

\* 규모별로는 중견기업 11개사(社), 중소기업 12개사(社) 지정

□ 으뜸기업에게는 향후 5년간 범정부 차원의 기술개발 → 사업화 → 글로벌 진출 등 전 주기에 걸쳐 맞춤형으로 밀착 지원한다.

○ 일례로 으뜸기업 전용 연구개발(R&D)(1, 2기 으뜸기업 평균 3~4년간 100억 원 내외)를 비롯하여 공공기관 테스트베드 실증 평가, 정책자금 등을 우선적으로 지원하며, 인허가 패스트트랙도 적용한다.

< 범정부 소부장 으뜸기업 지원내용 >

기술 개발 → 사업화 → 글로벌 진출 등 전 주기에 걸쳐 맞춤형으로 밀착 지원			
R&D 등 정부출연	발전전략 수립 ▶ 기업성장전략 컨설팅 ▶ 수요-공급기업 공동로드맵 등	+	기술개발 ▶ 전용 R&D, IP R&D, X&D 등 ▶ 전문기술인력 양성 기술애로 해소 등
금융/투자/세제	융자/대출 ▶ 시설투자, 운영자금 ▶ 수출자금 융자, 특례보증	+	투자/M&A ▶ 투자펀드, 정책금융 ▶ 국내외 M&A 정보제공, 알선·중개, 자금지원, 기술 상용화 등)
공공 인프라	출연연 기술·인력·장비 ▶ 출연연 보유 기술, 인력, 장비 기업 이전·사용	+	인증/표준화 ▶ 해외규격인증 획득지원 ▶ 소재부품장비 국제표준 지원
규제 등 애로해소	인허가 ▶ 환경 등 인허가 패스트 트랙 ▶ 지자체 등 규제 즉결처리	+	각종 특례 ▶ 협력모델화를 통한 특별연장근로 인가, 장비도입절차 간소화, 청년의무고용 예외 등
			실증·양산 ▶ 테스트베드 등 기반구축 ▶ 신뢰성·양산평가 등
			세제 ▶ R&D·시설투자/M&A 등 세액공제, 해외전문인력 소득공제 등
			수출/판로 ▶ 수출바우처, GP, GP센터, 해외마케팅, 전시회 등
			입지 ▶ 특화단지 지정, 수도권 산단 물량 우선배정, 임대전용산단 우선 입주 등 지원

- 산업부 장영진 1차관은 축사를 통해 우리 산업의 근간인 소부장 산업 발전을 위해 소부장 정책을 일관되고 지속적으로 추진하면서, 공급망으로 밀접한 국가와의 협력도 확대해 나가겠다고 밝혔다.
- 장차관은 '19.7월 일본 수출규제 이후 기술개발, 수요-공급기업 간 협력 모델, 외국인투자 유치 등을 통해 기술 확보, 생산역량 확충, 협력의 생태계 조성 등 소부장 자립화의 성과가 가시화되고 있다고 평가하면서,
  - 소부장 자립화의 성과를 바탕으로 글로벌 공급망의 핵심 파트너로 성장할 수 있도록 소부장 경쟁력 강화방안을 더욱 촘촘히 지속 추진해 나가겠다고 밝혔다.
  - 이를 위해 남들이 모방할 수 없는 기술개발을 위해 도전적 연구개발 (R&D) 투자를 확대하고 사업화·수출까지 패키지로 일괄 지원하며,
  - 국가첨단산업단지는 물론 소부장 특화단지도 추가로 지정하여 소재 부품장비의 글로벌 혁신 허브로 도약할 수 있는 기반도 강화하겠다고 하였다.
  - 특히, 우리 소부장 기업의 글로벌시장 진출 및 시장 확대를 위한 「소재·부품·장비 글로벌화 전략」을 4월에 발표할 예정이라고 언급하였다.
- 또한, 장차관은 이번 한일정상회담 및 일본의 3대 품목 수출규제 조치 해제 등을 계기로 양국 간 미래지향적인 경제협력 및 공급망 공동 대응을 위한 토대가 마련되었다고 언급하면서,
  - ①핵심 원자재 및 에너지를 해외에 주로 의존하는 양국의 협력은 양국 공급망 안정성 및 에너지 안보에 기여할 수 있으며, ②산업구조와 전략산업이 유사한 양국의 첨단산업 협력은 일본의 원천기술력과 한국의 제조기술력 결합으로 양국 산업생태계 확장은 물론 글로벌 기술패권 경쟁, 탄소중립 등 글로벌 이슈에 공동 대응할 수 있는 협력의 시너지가 크며, 이를 통해 ③양국이 제3국 공동 진출 등 글로벌 시장을 확대해 나갈 수 있다고 강조하였다.

- 이를 위해, 장차관은 양국 간 미래지향적인 경제협력을 위해 ①반도체, 배터리, 전기차 등 첨단·신산업 분야 공급망 및 기술 협력, ②저탄소 철강 생산기술, 친환경 선박기술 등 탄소중립 공동 협력, ③양국 경제계의 교류 협력사업 및 산학연 간 공동 연구개발(R&D) 및 기술인력 교류 등을 포함한 구체적인 이행방안을 마련하여 양국 간 파트너십 및 공동 이익을 위한 실질적인 협력사업을 추진해 나가겠다고 밝혔다.
- 특히, 양국 간 호혜적인 협력을 바탕으로 국내 반도체 클러스터 등에 기술력 있는 일본 소부장 기업을 적극 유치하는 등 양국 협력이 우리 산업의 공급망 안정화 및 소부장 생태계를 확장하는 효과로 이어질 수 있도록 하겠다고 강조하였다.

□ 한편, 오늘 으뜸기업 지정식에서는 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국 무역보험공사, 한국수출입은행, 한국소재부품장비투자기관협의회 등 수출 유관기관 간 소부장 기업 수출지원을 위한 업무협약(MOU)도 체결하였다.

**【붙임】** 소부장 으뜸기업 66개사(社) 현황 (3기 신규 23개)

**소부장 으뜸기업 66개사(社) 현황 (3기 신규 23개)**

분야	기수	기업명	규모	분야	기수	기업명	규모
반도체 (18)	1기 (3)	주성엔지니어링(주)	중견	디스플레이 (10)	1기 (4)	코오롱인더스트리(주)	대기업
		(주)경인양행	중견			신화인터텍(주)	대기업
		(주)동진씨미캠	중견			(주)에이치앤이루자	중견
	SK실트론(주)	대기업	(주)선익시스템			중견	
	2기 (6)	(주)라운테크	중소		2기 (2)	(주)엔씨캠	중소
		피에스케이(주)	중소			엘티메탈(주)	중견
		(주)이엔에프테크놀로지	중견		3기 (4)	서울바이오시스(주)	중견
		(주)네패스	중견			(주)라운텍	중소
		(주)나노텍	중소			코스텍시스템(주)	중소
		(주)유진테크	중견			엔젯(주)	중소
	3기 (9)	(주)웨이브피아	중소	자동차 (8)	1기 (3)	(주)성우하이텍	중견
		(주)뉴파워플라즈마	중소			(주)상아프론테크	중견
		(주)텔레칩스	중견			(주)오토젠	중소
		(주)한솔케미칼	중견		2기 (2)	(주)디젠	중견
		(주)케이에스엠컴포넌트	중소			일진하이솔루스(주)	중견
		(주)제우스	중견		3기 (3)	(주)넥스트칩	중소
		와이아이케이(주)	중견			(주)휴비스	중견
	티이엠씨(주)	중소	대동모벨시스템(주)			중견	
기계금속 (14)	1기 (7)	(주)아스플로	중소	전기전자 (11)	1기 (4)	에이테크솔루션(주)	중견
		(주)이오테크닉스	중견			일진머티리얼즈(주)	중견
		(주)미래컴퍼니	중견			(주)아모텍	중견
		(주)와이지웜	중견			(주)에코프로비엠	중견
		새솔다이아몬드공업	중소		2기 (5)	트리노테크놀로지	중소
		(주)에스비비테크	중견			천보	중소
		하이젠모터	중소			(주)아이블포토닉스	중소
	(주)동화엔텍	중견	울촌화학(주)			중견	
	현대중공업터보기계(주)	중소	주식회사이너트론			중소	
	2기 (4)	디와이파워(주)	중견		3기 (2)	(주)테크로스	중소
		(주)화신	중견			(주)엠씨넥스	중견
		3기 (3)	(주)디엔솔루션즈	중견	기초화학 (4)	1기(1)	(주)후성
	(주)마이크로윈		중소	2기(2)		(주)영우	중소
	(주)에스피지		중견			(주)TSR	중소
3기(1)	메디포스트(주)	중소	3기(1)	(주)유니테크		중소	